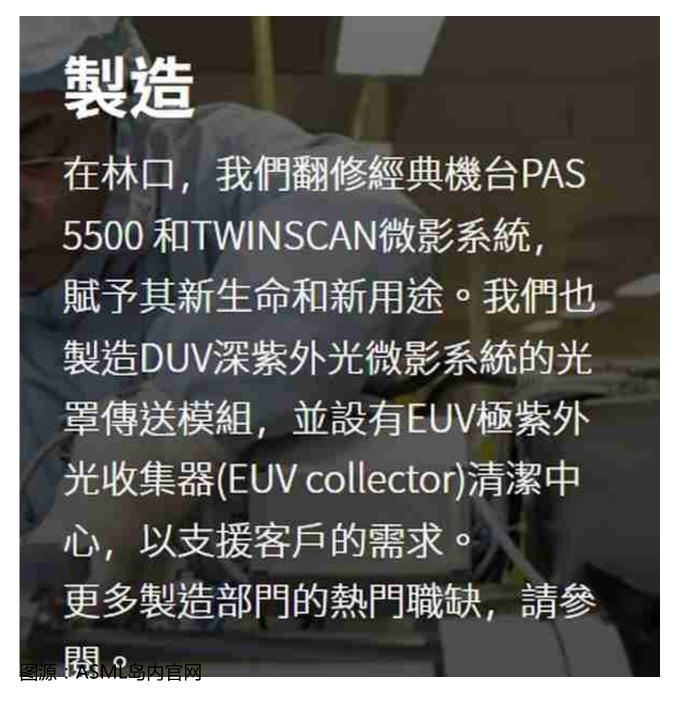
据台媒11月16日消息,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)已决定加码投资中国台湾地区,规划在新北市林口工一产业园区内新建厂区,扩大产能,一期投资将达到300亿新台币(约合人民币68.7亿元)。

台湾"中央社"称,上述消息为台当局新北市行政长官侯友宜16晚在直播节目中所透露。当时,侯友宜称新北市政府早与阿斯麦有过接触,乐见落脚林口工一工业区,其中阿斯麦一期应该会投资新台币300亿元(人民币68.7亿左右),另外约有200名员工讲驻。



不久前,阿斯麦发布消息称,将在韩国设立半导体制造设备技术基地。为保障半导

体尖端领域供应链的安全,阿斯麦将通过在韩国和中国台湾等地区设立技术基地,与客户企业之间建立紧密合作体制。

在韩国新闻发布会中,阿斯麦CEO温彼得(Peter Wennink)提到,在当前芯片制造技术复杂度提高的时刻,与当地客户紧密合作至关紧要,在韩国设立训练中心也非常重要,因为这有助让这项技术离客户更近。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。